

В сеть слили характеристики промежуточного чипа между Snapdragon 8s Gen 4 и 8 Elite 2 — Qualcomm SM8845

В 2025 году Qualcomm может представить третий флагманский чипсет — SM8845. Он займет место между Snapdragon 8s Gen 4 и 8 Elite 2, предложив почти топовую производительность для суббрендов вроде Redmi, Realme и iQOO.

По данным Digital Chat Station, SM8845 будет оснащен ядрами Oryon и производиться по техпроцессу TSMC N3P. Конфигурация — два «суперядра» и шесть производительных. Чип станет альтернативой 8 Elite 2 с чуть более скромными возможностями, но сохранит передовую архитектуру.

Это решение должно усилить конкуренцию в сегменте доступных флагманов и стать новым стандартом для моделей до \$600. Дата анонса пока не раскрыта — возможно, чип дебютирует осенью вместе с 8 Elite 2.